**第十一届中国轴承论坛暨2023轴承前沿技术学术会议**

**会议回执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **性别** |  | **职务、职称** |  |
| **工作单位** |  |
| **发票信息** | □增专票 □增普票公司名称：税 号：地 址：电 话：银行账号：开 户 行： |
| **发票邮寄地址** |  |
| **电话** |  | **传真** |  | **邮编** |  |
| **电子邮件** |  |
| **是否住宿** | □是 □否 |
| **是否参观** | □是 □否注：参观现代设计及转子轴承系统教育部重点实验室 |